PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11) Publication number:

04-132687

(43) Date of publication of application: 06.05.1992

(51) Int. Cl.

C30B 29/04

C30B 25/18

// H01L 21/205

(21) Application number: 02-253881

(71) Applicant: NATL INST FOR RES IN

INORG MATER

(22) Date of filing:

21. 09. 1990

(72) Inventor :

SATO YOICHIRO KAMO MUTSUKAZU

TANAKA TAKAO FUJITA HIDEKI

(54) METHOD FOR SYNTHESIZING DIAMOND SINGLE CRYSTAL FILM

(57) Abstract:

PURPOSE: To obtain good films having various sizes by employing the single crystal of Ni, Co or Ni-Co alloy mixed with Fe, Cu, Cr, etc., in a prescribed ratio as a substrate when the diamond single crystal film is formed by a chemical gaseous phase method.

CONSTITUTION: A substrate comprising a Ni single crystal, Co single crystal or Ni-Co alloy single crystal is prepared. The Ni single crystal is preferably mixed with one or more metals selected from $\leq 50\%$ of Fe, $\leq 50\%$ of Cu, 12% of Cr, $\leq 10\%$ of Mn, $\leq 10\%$ of Pt, $\leq 10\%$ of Pd, $\leq 7\%$ of Au and $\leq 7\%$ of Ag. The Co single crystal is preferably mixed with one or more metals selected from $\leq 40\%$ of Fe, $\leq 40\%$ of Cu, \leq 15% of Cr, \leq 10% of Mn, \leq 8% of Pt, \leq 8% of Pd, \leq 5% of Au and \leq 5% of Ag. A single crystal of diamond is formed on the substrate of the single crystal by a chemical phase method.

LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of

rejection or application converted
registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of extinction of right]

⑩ 日本国特許庁(JP)

⑪特許出願公開

⑩ 公開特許公報(A) 平4-132687

Solnt. Cl. 5

識別記号

庁内整理番号

❸公開 平成4年(1992)5月6日

C 30 B 29/04 25/18 // H 01 L 21/205 P 7158-4 G 7158-4 G 7739-4M

審査請求 有 請求項の数 5 (全13頁)

図発明の名称

ダイヤモンド単結晶膜の合成法

②特 願 平2-253881

20出 願 平2(1990)9月21日

@発 明 者

佐藤

洋 一 郎

英

茨城県つくば市竹園 3 - 736

⑫発 明 者 加

者

睦和

茨城県土浦市烏山530-251

@発 明 者

明

田中

田

茂

高穂

樹

茨城県つくば市竹園 3-104-402

茨城県つくば市天久保3-4-4 さかいりハイツ202

勿出 願 人

個発

科学技術庁無機材質研

茨城県つくば市並木1丁目1番地

究所長

明 細 書

1. 発明の名称

ダイヤモンド単結晶膜の合成法

- 2. 特許請求の範囲
- (1) 碁板上に化学気相法によりダイヤモンド 単結晶膜を得るに際し、基板としてニッケル単結 品、コバルト単結晶或いはニッケルーコバルト合 金単結晶を用いることを特徴とするダイヤモンド 単結晶膜の合成方法。
- (2) 基板に用いるニッケル単結晶が、ニッケルに、鉄:50atm%以下、飼:50atm%以下、 クロム:12atm%以下、マンガン:10atm%以下、白金:10atm%以下、パラジウム:10atm %以下、金:7atm%以下及び鍛:7atm%以下のうちの1種又は2種以上を添加したものである箱求項1に記載の方法。
- (3) 基板に用いるコパルト単結晶が、コパルトに、鉄: 4 O a t m % 以下、網: 4 O a t m % 以下、 クロム: 1 5 a t m % 以下、マンガン: 1 O a t m % 以下、白金: 8 a t m % 以下、パラジウム: 8 a t m % 以

下、金:5 atm%以下及び銀:5 atm%以下のうちの1種又は2種以上を添加したものである請求項1に記載の方法。

- (4) 基板に用いるニッケルーコバルト単結晶が、鉄:50atm%以下、銅:50atm%以下、クロム:15atm%以下、マンガン:10atm%以下、白金:10atm%以下、パラジウム:10atm%以下、金:7atm%以下及び銀:7atm%以下のうちの1種又は2種以上を添加したものである諸求項1に記載の方法。
- (5) 慈板に用いるニツケル単結晶、コバルト 単結晶及びニツケルーコバルト単結晶が、チタン、 モリブデン、タンタル、タングステン、けい素及 びほう素のいずれかを 1 atm % 以下を含有する単 結晶、或いはこれら元素の任意の組み合わせを総 量 1 atm % 以下で含有する単結晶である請求項1、 2、3 又は 4 に記載の方法。
- 3. 発明の詳細な説明

(産衆上の利用分野)

本発明はダイヤモンド単結晶膜の合成方法に関

する.

* 41 · *

(従来の技術及び解決しようとする課題)

ダイヤモンドは、その優れた性質から、硬質材料としてのみならず、電子材料、発光材料などの高機能性材料としての応用が期待されている。現在、実用化されている電子素子の基礎技術の一つに、結晶性が高く、不純物制御された単結晶膜の合成技術がある。ダイヤモンドが高機能性材料として実用化されるためには、他の材料と同様に良質の単結晶膜の合成技術を確立することが必要とされている。

現在、ダイヤモンドの合成法としては、高圧法と化学気相法(CVD法)が知られている。

高圧法には、プレスを用いて高圧・高温状態を 長時間持続させる静的高圧法と、爆薬などを利用 して瞬間的に高圧・高温状態を発生させる動的高 圧法(衝撃圧縮法)がある。良質結晶は静的高圧下 で、鉄、コバルト、ニッケル、白金及びこれらの 合金の溶散状態をつくり、この溶融金属に黒鉛を 溶解し、ダイヤモンドとして再析出、結晶化する

- 3 -

とが示された。しかし、このような適正条件下で も多結晶膜は高濃度の欠陥をもっていることが明 らかとなった。

現在、化学気相法によって各種基板上に合成さ れるダイヤモンド膜は、多結晶質であり、多結晶 膜は上述のように欠陥満度が高いのみでなく、歪 みをもつこと、IIa型について観察されるパンド 間の発光が観測されないことなど、単結晶に比べ て結晶性が劣ること、発光特性に対する悪影響が あることなどを示す事実が明らかとなってきた。 このことから、高い結晶性が要求される電子材料、 発光材料などの用途については大きな 例 約 が生じ ることが容易に予測される。また、半導体を合成 する際にも不都合が生じる。原料ガスにほう素を 含むジボラン(B z H z)ガスを添加することにより、 ほう素ドープしたp型の半導体ダイヤモンドを合 成することができる。この場合、同じジボラン濃 度でも結晶面によってほう素が取り込まれ濃度が 変化することが知られている。気相法で現れる面 は通常(111)面或いは(100)面であるが、多

ことを利用した方法(触媒法)によって合成されている。しかし、この方法は、大型単結晶、焼結体(多結晶体)の合成に利用されており、薄膜の合成には適していない。

一方、化学気相法には、熱フィラメント法、マ イクロ波プラズマCVD法、髙周波プラズマCV D法、直流プラズマCVD法、燃焼法などの異な った方法が知られている。化学気相法は各種基板 上にダイヤモンド膜を合成できること、不純物制 御に有利であることから、半導体材料、各種電子 材料、発光材料用ダイヤモンドなどの合成に利用 できることが期待されている。いずれの化学気相 法においても生成するダイヤモンドの結晶性は合 成条件(特に原料ガスの組成と基板温度)に強く依 存し、生成する結晶は通常、天然ダイヤモンド、 高圧合成ダイヤモンドに比較し、高濃度の欠陥を もっていることが知られている。最近、これらの 条件を制御することによって、天然ダイヤモンド の高純度型として知られている『a型に近い性質 を示す良質のダイヤモンド単結晶が合成できるこ

- 4 -

結晶膜ではこれら二つの面をもつ結晶粒が無秩序に記例しているため、ほう素濃度の不均の不均のため、電気伝導度、易動度などの不均のため、電気の大きな数ののできるが、場合であり、サーミスターなどのように観がある。というなどの方式を行うなどではからない。要求の存在にも、からないの方式を行うない。要求の存在にも、からないの方式を行うない。をいるの方では、をいるの方では、をいるの方では、をいるの方では、ないの方では、あいるには、あいるには、あいるには、あいるには、あいるには、ないのないでは、ないのないでは、ないないのでは、ないないないでは、ないないないない。

このように、多結晶膜は高性能電子材料、発光 材料としての利用には適しておらず、このため、 単結晶膜の合成技術の確立が要語されているのが 現状である。

このような背景から、化学気相法による単結品 膜の合成技術(エピタキシャル成長技術)の開発が 望まれていたが、成功例は少ない。

最もよく知られているのは、ダイヤモンド上へ

の単結晶膜合成であり、同一構造の成長であることから、ホモエピタキシャル成長とも呼ばれる。 膜の大きさは基板として用いるダイヤモンド単結 品の大きさで決定される。

5 40 4

更に、炭化けい素(SiC)単結晶を基板とした 単結晶膜合成の特許が提案されている。炭化けい

- 7 -

リダイヤモンド単結晶膜を得るに際し、基板としてニッケル単結晶、コバルト単結晶或いはニッケルーコバルト合金単結晶を用いることを特徴とするダイヤモンド単結晶膜の合成方法を要旨とするものである。

以下に本発明を更に詳細に説明する。 (作用)

本発明に用いる基板は、ニッケル又はニツケル 合金単結晶、コパルト又はニツケル合金単結晶、 ニツケルーコパルト合金単結晶である。

これらの単結晶或いは単結晶膜は帯溶融法(ゾーンメルト法)、引上法、ブリッジマン法、蒸着法、気相法などの従来技術によって合成できる。また、その大きさについても数cm以上の単結晶又は単結晶膜を合成することには特に困難はなく、高機能素子の生産に有利な方法である。

このように、本発明は、大きさ、経済性において、ダイヤモンドや立法昌窒化ほう素などを基板に用いた技術に比べて過かに有利であり、また炭化けい素を基板とした場合に比べ、経済性におい

素単結晶の合成には、ダイヤモンド、窒化ほう素の場合のような高度な技術は要求されないが、ダイヤモンドとの格子定数の差異が大きい(約20%)ため、エピタキシャル成長したダイヤモンド膜の歪みが極めて大きくなるか、或いはその歪みを緩和するために高い密度で転位が発生する可能性がある。転位は欠陥の一種であり、材料としての特性に不利な影響を及ぼすことが予想される。また、数cm以上の良質SiC単結晶合成は通常の合成法では困難であり、シリコンを基板とことがある。

本発明は、上記従来技術の欠点を解消して、種々の大きさのダイヤモンド単結晶を経済的に合成し得る方法を提供することを目的とするものである。

(課題を解決するための手段)

前記課題を解決するため、本発明者等は、化学 気相法における基板の材質について種々研究を重 ねた結果、ここに本発明をなしたものである。

すなわち、本発明は、携板上に化学気相法によ

- 8 -

て有利である共に、合成される単結品膜の結晶性が高いことが予測され、高性能電子材料、発光材料などダイヤモンドを利用した高機能性材料の実用化に大きな意義を持つものである。

本発明法の基本は、基板として前述の各種単結 品を用い、この上に化学気相法によってダイヤモ ンドをエピタキシャル成長させることにある。

基板としては、前述の如くニッケル又はニツケル合金単結晶、コバルト又はニツケル合金単結晶、コバルトク金単結晶である。これらのニッケルーコバルト合金単結晶である。これらの単結晶の成分組成としては、例えば、以下のものが挙げられる。

コツケル単結晶の場合、ニッケルに、鉄:50 atm%以下、飼:50 atm%以下、クロム:12 atm%以下、マンガン:10 atm%以下、白金:10 atm%以下、パラジウム:10 atm%以下、金:7 atm%以下及び銀:7 atm%以下のうちの1 種又は2 種以上を添加した単結晶が利用できる。

コバルト単結晶の場合、コバルトに、鉄:40 atm%以下、網:40atm%以下、クロム:15at m%以下、マンガン:10atm%以下、白金:8atm%以下、パラジウム:8atm%以下、金:5atm%以下及び銀:5atm%以下のうちの1種又は2種以上を添加した単結晶が利用できる。

S 10 4

ニッケルーコパルト単結晶の場合、NiとCoの任意割合の合金、或いは鉄:50atm%以下、銅:50atm%以下、クロム:15atm%以下、マンガン:10atm%以下、白金:守atm%以下、パラジウム:10atm%以下、金:7atm%以下及び銀:7atm%以下のうちの1種又は2種以上を添加した単結晶が利用できる。

また、基板に用いるニツケル単結晶、コバルト単結晶及びニツケルーコバルト単結晶が、チタン、モリブデン、タンタル、タングステン、けい素及びほう素のいずれかを1atm%以下を含有する単結晶、或いはこれら元素の任意の組み合わせを総量1atm%以下で含有する単結晶も利用でき、更には、これらの元素と、前述の鉄、銅、クロム、マンガン、白金、パラジウム、金、銀の1種又は2種以上との複合添加した単結晶も利用できる。

- 11 -

料ガスをプラズマ化するマイクロ波プラズマCV D法、髙周波プラズマCVD法、直流アークプラ ズマ法、髙周波アークプラズマ法、またアセチレ ンと酸素を適正な割合で混合して燃焼させ、その 炎を利用する燃焼炎法などがその代表的なもので ある(第1回~第4回参照)。

次に、化学気相法の一つであるマイクロ波ブラズマCVD法を例にとり、本発明の合成法を詳細する。

第1回に示すマイクロ波プラズマCVD法の反応室(3)のほぼ中心に設けた試料支持台(7)にニッケル単結晶基板を置く。基板を単結晶インゴットから切り出した場合には、酸処理等により表面の乱れた層を除去することが望ましい。また、核発生密度向上のための表面処理も効果的である。

反応室を排気した後、原料ガスとして所定の組成をもつメタンー水素の混合ガスを導入し、10~20分反応室を洗浄した後、マイクロ波発振器(1)からマイクロ波を導き、反応室内のガスをプラズマ化し、更に所定の基板温度が違成される組

化学気相法としては、炭素を含むガスを原料としたダイヤモンド合成法として知られている化学気相法のいずれもが利用できる。原料ガスを200℃前後の高温に加熱したタングステン線などで活性化する熱フィラメント法、放電によって原

- 12 -

力に調整する。この時、必要に応じ、まず水素ガ スのみを導入し、水素プラズマによって基板の前 処理を行ってもよい。これは、表面に付着した有 機質、炭素などを除去するのに効果的である。水 素ーメタン混合ガスを原料とし、全圧40 Torr、 ニッケルを基板とし、基板温度880℃とした場 合(本発明では、基板温度はシリコン検出器を用 0.4 いた放射温度計により、放射率手として求めてい る)、メタン濃度 O . 9 vo & % (以下「%」と略記 する)では生成するダイヤモンドは基板とエピタ キシーの関係(基板の結晶方位とダイヤモンドの 趙昌方位が一定の対応関係にあること)をもち単 結晶膜が形成されるが、メタン濃度1.0%以上 ではいずれも黒鉛が生成しエピタキシーは認めら れなかった。この中間領域では(0.9%<メタン 濃度く1.0%)基板の部分によって結果が異なる ことなど、満足すべき再現性が得られなかった。 黒鉛生成のメタン濃度依存性については結晶面に よって顕著な違いは認められず、コパルト基板に ついての結果もほぼ同様であった。比較のため、

シリコン又はモリブデンを基板とした実験を同じ条件で行ったが、この場合には1.0%においても比較的良質な多結晶膜が得られた。

原料ガスとして上記メタンー水素系に水蒸気 0.3 vo 2 % を加えた場合には、メタン 1.8 %以下ではエピタキシャル成長が観察されたが、2.0 %以上では黒鉛の生成が認められ、単結晶膜は形成されなかった。

化学気相合成法において原料ガスとしては種々の制み合わせが知られており、本発明ではいずれもが有効である。メタン、エタン、エチレン、アセチレンなどの炭化水素と水素の混合ガスで代表されるCーH系、炭化水素・水素・一酸化炭素・水素、燃烧炎法でのアセチレン・酸素などで代表されるCーH・O系でもよい。いずれの場合にも、通常、報告されている適正範囲よりも炭素濃度の低い領域でエピタキシャルが認められた。

適正な基板温度は、気机合成について通常報告されている範囲(大略400~1100℃、望ま

- 15 -

キシーの関係 (黒鉛の結晶方位と基板の結晶方位 が一定の対応関係をもつこと)をもたず、したが って、黒鉛上に生成するダイヤモンドがたとえ思 鉛とエピタキシーの関係にあっても、ダイヤモン ドは基板とエピタキシーの関係をもたない。また これまでの観察からは、黒鉛上に成長するダイヤ モンドがエピタキシーとなる例は見い出されてい ない。したがって、基板と黒鉛がエピタキシーの 関係にあっても、基板とダイヤモンドがエピタキ シーとなることは期待し難い。

このような事情から、ニッケル又はコバルト基板上にまず黒鉛層が生成するとエピタキシャル成長の可能性は極めて低いものとなる。これまでにニッケル、コバルト基板でダイヤモンドのエピタキシーが見い出されていないのはこのためであると考えられる。黒鉛層の生成は反応条件によって制御される。特に、重要となるのはガスの組成と基板温度(正確には基板表面温度)の制御である。反応初期に黒鉛が生成せずダイヤモンドは基板成する条件下では、生成するダイヤモンドは基板

しくは500~1000℃)と一致した。詳細な検討によると、850~950℃のより高温側でエピタキシーの完全性が高く、また、核発生密度は750~900℃で比較的高い値をもつことが示された。このため、例えば、反応初期について800℃で核発生を行わせ、その後950℃で成長させるという操作は均一で良質な単結晶膜を得るのに効果的である。

- 16 -

とエピタキシーの関係を有する。ダイヤモンドの 核発生密度は通常10°個/cm²以下であり、反応 初期に試料を走査型電子顕微鏡で観察すると、結 晶方位が揃った結晶粒が多数認められる。反応時 間と共にこれら粒子が成長、合体して単結品膜と なる。エピタキシー、及び単結品であることはX 線回折、電子回折によって確認される。

エピタキシャル成長の厳密な判定はX線回折、 電子回折によって行なわれるが、合成条件の適否 の判定には反応初期における走査型電子頭微鏡或 いは光学顕微鏡によるダイヤモンド粒子の形態観 繋が簡便で有効である。例えば、基板而が(1 1 1)の場合には粒子は方位の揃った正三角形とし て、(1 0 0)面の場合には、方位の揃った正方形 として観察される。また、ラマンスペクトルの観 測は黒鉛、ダイヤモンドの識別には有効であり、 回折、形態観察と併用することによって正確な判 定が行なわれる。

現在の化学気相合成法における基板温度測定には、合成法、測定者によって幾つかの方法が使用

されており、相互にこれらを比較する場合に比較的大きな誤差を伴うことがあるため、単結品膜合成の適正条件を厳密に定義することは難しい。最も実際的な適正条件の判定法は、携板温度を一定に保ち(絶対値は正確に判定できなくても一定であることを確認できればよい)、ガス組成を変化させその結果を上記のように形態観察、ラマンスペクトル測定などで確認することである。

低く保ち、黒鉛の生成を抑止する必要があるために、 通常より低濃度領域が適正範囲となる。

ガス組成の他にも注意すべき点として、基板表面のみでなく他の部分、例えば、裏側にも黒鉛が 生成しないようにすることが望ましい。このこと は、基板の裏面にもプラズマガスを接触させるこ とによって達成する。また基板の温度をできるだ け均一にすることも有効である。

【以下余白】

- 19 -

(実施例)

次に本発明の実施例を示す。

実施例 1

内径40mm々の石英ガラス製反応管内の基板支持皿上に純度99.99%、大きさ5mm々×1.0mnt、方位(100)面のニッケル単結晶基板を設置した。ロータリーポンプと油拡散ポンプにより、反応管中を10~Torrまで排気した後、メタンガス0.5vo2%を含む水素ーメタン混合ガスを100m2/minの流量で流し、反応管内の圧力を40Torrとなるようにした。

次に、反応替外部から、基板を設置した場所へ マイクロ波を、反応管に垂直な方向より印加し、 プラズマを発生させた。

プラズマ点灯後、マイクロ波投入電力を調整して基板温度を880℃となるようにした。このときのマイクロ波投入電力は380wであった。基板温度は反応管上方より放射温度計により測定した。

以上の条件で2時間合成を行なったところ、結

- 20 -

晶学的方位の揃った粒状の物質が折出した。電子 回折及びラマン分光法によりこの粒状の物質がダ イヤモンドであることを確認した。同様の条件で 更に10時間合成を行なったところ、隣接し合っ た粒状のダイヤモンドが接合してダイヤモンド単 結晶膜を得た。

実施例2

純度99.99%、大きさ5mm ф × 1.0 mmt、 方位(1 1 1)面のニッケル単結晶基板を用い、実 簡例1に示したマイクロ放プラズマC V D 法によ り、同じ条件で2時間合成を行なったところ、結 晶学的方位の揃った粒状の物質が折出した。

X線回折及びラマン分光法によりこの粒状の物質がダイヤモンドであることを確認した。同様の条件で更に10時間合成を行なったところ、隣接し合った粒状のダイヤモンドが接合してダイヤモンド単結品膜を得た。

実施例3

純度99,99%、大きさ5mm 0 × 1.0 mmt、 方位(100)面のコパルト単結晶基板を用い、実 施例1に示したマイクロ波プラズマCVD法により、水製ーメタン混合ガスを用い、基板温度900℃、メタンガス濃度0.5%、管内圧力40Torr、全ガス流動100m2/minの条件下で12時間合成を行なったところ、コバルト単結晶基板上にダイヤモンド単結晶膜を得た。

実施例4

頼度99.99%、大きさ5 mm φ × 1.0 mm t、 方位(1.00)面のニッケル単結晶基板を用い、実 施例1に示したマイクロ波プラズマC V D 法によ り、水素ー一酸化炭素混合ガスを用い、基板温度 900℃、一酸化炭素ガス濃度 2.0%、管内圧 カ40 T orr、全ガス流量 1.00m l / minの条件 下で7時間合成を行なったところ、ニッケル単結 晶基板上にダイヤモンド単結晶膜を得た。 実施例 5

純度99、99%、大きさ5mm φ×1、0 mmt、 方位(100)面のニッケル単結晶基板を用い、実 施例1に示したマイクロ波プラズマCVD法によ り、水素-メタン-水蒸気混合ガスを用い、基板

- 23 -

反応管中を10^一 Torrまで排気した後、メタンガス0,5 vo 0 %を含む水素ーメタン混合ガスを反応管上方より流しながら、電気炉によって基板を加熱した。更に、基板上方10mmに設置したタングステンフィラメントに通電、2100℃に加熱した。

実施例8

純度 9 9 . 9 9 %、大きさ 5 mm ø × 1 . 0 mm t、 方位 (1 0 0)面のコバルト単結晶携板を用い、実施例 7 に示した熱フィラメントC V D 法により、水器ーエチルアルコール混合ガスを用い、基板温度 9 0 0 ℃、エチルアルコール濃度 1 . 0 %、管内圧力 5 0 Torr、全ガス流量 1 0 0 m a / minの条件下で 1 0 時間合成を行なったところ、コバルト単結晶基板上にダイヤモンド単結晶膜を得た。実施例 9 温度880℃、メタンガス濃度1.8%、水蒸気 濃度0.5%、管内圧力40Torr、全ガス流量1 00ml/minの条件下で7時間合成を行なったと ころ、ニッケル単結晶基板上にダイヤモンド単結 晶膜を得た。

実施例6

純度99、99%、大きさ5mm ≠ × 1.0 mmt、 方位(100)面のニッケル65ーコバルト20ー 銅15合金(atm比)単結晶基板を用い、実施例1 に示したマイクロ波プラズマCVD法により、水 素ーメタンー混合ガスを用い、基板温度860℃、 メタンガス濃度0.5%、管内圧力40丁orr、全 ガス流量100m2/minの条件下で12時間合成 を行なったところ、合金単結晶基板上にダイヤモ ンド単結品膜を得た。

実施例7

内径40mm φ の石英ガラス製反応管内の基板支持皿上に純度99.99%、大きさ 5 mm φ × 1.0 mmt、方位(100)面のニッケル単結晶基板を設置した。ロータリーポンプと油拡散ポンプにより

- 24 -

施度99.99%、大きさ5mmφ×1.5mmt、 方位(1 1 1)面のニッケル50ーコバルト50合金(atm比)単結晶装板を用い、実施例7に示した熱フィラメントCVD法で皿に装板に+80vのパイアス健圧を印加した。水素ーメタンー混合ガスを用い、芸板温度850℃、メタンガス濃度0.5%、管内圧力50Torr、全ガス流量100m & / minの条件下で8時間合成を行なったところ、合金単結晶装板上にダイヤモンド単結晶膜を得た。実施例10

内径 4 5 mm ø の石英ガラス管を用いたトーチ内に、プラズマ発生ガスとしてアルゴン 5 0 + 水素 1 0 2 / minをトーチ上部から流し、原料ガスとしてメタン 0・3 2 / minをプラズマ発生ガスを添加した。反応管の周囲に高周波誘導コイルを設置し、4 M H z の高周波を印加してアークプラズマを発生させた。プラズマ先端部に水冷した結板支持台を設置し、その上に純度 9 9・9 9 %、大きさ5 mm ø × 1・0 mmt、方位 (1 0 0) 面のニッケル 5 0 ーコバルト 5 0 合金 (atm比) 単結品括板を置

いた。

. . . .

投入能力を40kw、ガス圧力を大気圧とし、基板支持台の冷却により基板温度を調整し880℃とした。

以上の条件下で15分間合成を行なったところ、 ニッケル単結晶基板上にダイヤモンド単結晶膜を 得た。

実施例11

実施例10に示した高周波アークプラズマCV D法により同じ条件下で基板として純度99.9 9%、大きさ5mm φ×1.0 mmt、方位(100)面 のコパルト単結晶基板を用いて15分間合成を行 なったところ、コパルト単結晶基板上にダイヤモ ンド単結晶膜を得た。

实施例12

溶断用ガスパーナーにアセチレンガスと酸素ガスをそれぞれ1.5 2 / minづつ流し燃焼炎の長さが約3 0 mmとなるようにした。この内炎中に水冷した装板支持を置き、これに純度9 9.9 9%、大きさ5 mm φ × 1.0 mmt、方位(100)面のニッ

- 27 -

より、水素-メタン混合ガスを用い、拡板温度880℃、メタンガス濃度0.5%、管内圧力40 Torr、全ガス流量100m2/minの条件下で10時間合成を行なったところ、基板各結晶子上に ダイヤモンド単結晶膜を得た。

实施例15

水素が中で温度900℃、圧力1気圧で30分 間熱処理した大きさ10mm×10mm×0.5mmの ニッケル88-クロム12合金(atm比) 基板を用 い、実施例1に示したマイクロ波プラズマCVD 法により、水素ーメタン混合ガスを用い、基板温 度880℃、メタンガス濃度0.5%、管内圧力 40丁orr、全ガス流量100mℓ/minの条件下 で10時間合成を行なったところ、基板各結晶子 上にダイヤモンド単結晶膜を得た。

实施例16

水素が中で温度900℃、圧力1気圧で30分間熱処理した大きさ10mm×10mm×0.5mmのニッケル90-マンガン10合金(atm比) 装板を用い、実施例1に示したマイクロ波プラズマCV

ケル単結晶基板を固定した。基板はパーナー先端から5mmの位置に設置した。

冷却により基板温度を880℃として大気中で 20分間合成を行なったところ、ニッケル単結晶 基板上にダイヤモンド単結晶膜を得た。

実施例13

実施例14

水素炉中で温度 9 0 0 ℃、圧力 1 気圧で 3 0 分間熱処理した大きさ 1 0 mm× 1 0 mm× 0 . 5 mmのニッケル 5 0 一飼 5 0 合金 (a t m 比) 基板を用い、実施例 1 に示したマイクロ波プラズマ C V D 法に

- 28 -

D法により、水素ーメタン混合ガスを用い、基板温度880℃、メタンガス濃度0.5%、管内圧力40Torr、全ガス流量100m2/minの条件下で10時間合成を行なったところ、基板各結晶子上にダイヤモンド単結晶膜を得た。

<u> 実施例 1.7</u>

水素炉中で温度900℃、圧力1気圧で30分間熱処理した大きさ10mm×10mm×0.5 mmのニッケル90ー白金10合金(atm比)基板を用い、実施例1に示したマイクロ波プラズマCVD法により、水素ーメタン混合ガスを用い、基板温度880℃、メタンガス濃度0.5%、管内圧力40Torr、全ガス流量100mℓ/minの条件下で10時間合成を行なったところ、基板各結晶子上にダイヤモンド単結晶膜を得た。

実施例18

水素炉中で温度900℃、圧力1気圧で30分間熱処理した大きさ10mm×10mm×0.5 mmのニッケル90-パラジウム10合金(atm比) 悲板を用い、実施例1に示したマイクロ波プラズマC

VD法により、水素ーメタン混合ガスを用い、抹板温度880℃、メタンガス濃度0.5%、管内圧力40Torr、全ガス流量100mg/minの条件下で10時間合成を行なったところ、抹板各結晶子上にダイヤモンド単結晶膜を得た。

実施例19

. . .

水素炉中で温度900℃、圧力1気圧で30分間熱処理した大きさ10mm×10mm×0.5 mmのニッケル93ー金7合金(atm比) 携板を用い、実施例1に示したマイクロ波プラズマCVD法により、水素-メタン混合ガスを用い、装板温度880℃、メタンガス濃度0.5%、管内圧力40 Torr、全ガス流量100mℓ/minの条件下で10時間合成を行なったところ、基板各結晶子上にダイヤモンド単結晶膜を得た。

実施例20

水素炉中で温度900℃、圧力1気圧で30分間熱処理した大きさ10mm×10mm×0.5 mmのニッケル93-銀7合金(atm比)装板を用い、実施例1に示したマイクロ波プラズマCVD法によ

- 31 -

より、水素ーメタン混合ガスを用い、装板温度 8 8 0 ℃、メタンガス濃度 0 . 5 %、管内圧力 4 0 Torr、全ガス流量 1 0 0 m 2 / min の条件下で 1 0時間合成を行なったところ、装板各結晶子上にダイヤモンド単結晶膜を得た。

実施例23

水素炉中で温度900℃、圧力1気圧で30分間熱処理した大きさ10mm×10mm×0.5mmのコパルト85-クロム15合金(atm比) 基板を用い、実施例1に示したマイクロ波プラズマCVD法により、水素-メタン混合ガスを用い、基板温度880℃、メタンガス濃度0.5%、管内圧力40Torr、全ガス流量100ml/minの条件下で10時間合成を行なったところ、基板各結晶子上にダイヤモンド単結晶膜を得た。

<u> 実施例24</u>

水素炉中で温度900℃、圧力1気圧で30分間熱処理した大きさ10mm×10mm×0.5mmのコパルト90ーマンガン10合金(atm比) 基板を用い、実施例1に示したマイクロ波プラズマCV

り、水素-メタン混合ガスを用い、碁板温度88 0℃、メタンガス濃度0.5%、管内圧力40 Torr、全ガス流量100ml/minの条件下で1 0時間合成を行なったところ、基板各結晶子上に ダイヤモンド単結晶膜を得た。

実施例21

水素炉中で温度900℃、圧力1気圧で30分間熱処理した大きさ10mm×10mm×0.5 mmのコパルト60一鉄40合金 (atm比) 基板を用い、実施例1に示したマイクロ波プラズマCVD法により、水素ーメタン混合ガスを用い、基板温度880℃、メタンガス濃度0.5%、管内圧力40Torr、全ガス流量100m & 件下で10時間合成を行なったところ、基板各結晶子上にダイヤモンド単結晶膜を得た。

<u> 実施例22</u>

水素炉中で温度900℃、圧力1気圧で30分 間熱処理した大きさ10mm×10mm×0.5 mmの コバルト60−銅40合金(atm比)基板を用い、 実施例1に示したマイクロ波プラズマCVD法に

- 32 -

D法により、水素ーメタン混合ガスを用い、基板温度880℃、メタンガス濃度0.5%、管内圧力40Torr、全ガス流量100mg/minの条件下で10時間合成を行なったところ、基板各結晶子上にダイヤモンド単結晶膜を得た。

実施例25

水素炉中で温度900℃、圧力1気圧で30分間熱処理した大きさ10mm×10mm×0.5 mmのコバルト92−白金8合金(atm比)基板を用い、実施例1に示したマイクロ波プラズマCVD法により、水素ーメタン混合ガスを用い、基板温度880℃、メタンガス濃度0.5%、管内圧力40Torr、全ガス流量100m2/minの条件下で10時間合成を行なったところ、基板各結晶子上にダイヤモンド単結晶膜を得た。

<u> 実 施 例 2 6</u>

水素炉中で温度900℃、圧力1気圧で30分 間熱処理した大きさ10mm×10mm×0.5mmの コパルト92ーパラジウム8合金(atm比) 抜板を 用い、実施例1に示したマイクロ波プラズマCV D法により、水素ーメタン混合ガスを用い、基板温度 B B O ℃、メタンガス温度 O .5%、管内圧力4 O Torr、全ガス流量 1 O O m Q / min の条件下で1 O 時間合成を行なったところ、基板各結晶子上にダイヤモンド単結晶膜を得た。

実施例27

. .

水素炉中で温度900℃、圧力1気圧で30分間熱処理した大きさ10mm×10mm×0.5mmのコバルト95ー金5合金(atm比)基板を用い、実施例1に示したマイクロ波プラズマCVD法により、水素ーメタン混合ガスを用い、基板温度880℃、メタンガス濃度0.5%、管内圧力40Torr、全ガス流量100m & / minの条件下で10時間合成を行なったところ、基板各結晶子上にダイヤモンド単結晶膜を得た。

実施例28

、水素炉中で温度900℃、圧力1気圧で30分間熱処理した大きさ10mm×10mm×0.5 mmのコバルト95-銀5合金 (a tm比) 拡板を用い、実施例1に示したマイクロ波プラズマCVD法によ

- 35 -

実施例32

1 atm%のタングステンを添加した大きさ10 mm×10 mm×0.5 mmのニッケルを水素炉中で温度900℃、圧力1気圧で30分間熱処理した。これを装板として実施例1に示したマイクロ波ブ

り、水素ーメタン混合ガスを用い、基板温度88 0℃、メタンガス濃度0.5%、管内圧力40 Torr、全ガス流量100mle/minの条件下で1 0時間合成を行なったところ、基板各結晶子上に ダイヤモンド単結晶膜を得た。

実施例29

1 atm%のチタンを添加した大きさ1 0 mm×1 0 mm×0.5 mmのニッケルを水素炉中で温度9 0 0 ℃、圧力1 気圧で3 0 分間熱処理した。これを基板として実施例1 に示したマイクロ波プラズマ C V D 法により、水素ーメタン混合ガスを用い、基板温度880℃、メタンガス濃度0.5%、管内圧力40 Torr、全ガス流量100m2/minの条件下で10時間合成を行なったところ、基板各結晶子上にダイヤモンド単結晶膜を得た。

<u> 実施例30</u>

1 a t m % のモリブデンを添加した大きさ10 m m × 10 m m × 0.5 m m のニッケルを水素炉中で温度 900℃、圧力1気圧で30分間熱処理した。これを基板として実施例1に示したマイクロ波ブラ

- 36 -

ラズマC V D 法により、水素ーメタン混合ガスを用い、基板温度 8 8 0 ℃、メタンガス濃度 0.5 %、管内圧力 4 0 T orr、全ガス流量 1 0 0 m 1 / min の条件下で 1 0 時間合成を行なったところ、基板各結晶子上にダイヤモンド単結晶膜を得た。実施例 3 3

1 atm%のけい素を添加した大きさ10mm×1.
0 mm×0.5 mmのニッケルを水素炉中で温度90
0℃、圧力1気圧で30分間熱処理した。これを基板として実施例1に示したマイクロ波プラズマ
C V D 法により、水素ーメタン混合ガスを用い、
基板温度880℃、メタンガス濃度0.5%、管
内圧力40 Torr、全ガス流量100mg/minの
条件下で10時間合成を行なったところ、基板各
結晶子上にダイヤモンド単結晶膜を得た。

実施例34

1 at m % のほう素を添加した大きさ 1. 0 mm × 1. 0 mm × 0.5 mmのニッケルを水素炉中で温度 9. 0 ℃、圧力 1 気圧で 3.0 分間熱処理した。これを 装板として実施例 1 に示したマイクロ 波プラズマ

CVD法により、水素ーメタン混合ガスを用い、 基板温度880℃、メタンガス濃度0.5%、管 内圧力40Torr、全ガス流量100me/minの 条件下で10時間合成を行なったところ、基板各 結晶子上にダイヤモンド単結晶膜を得た。 実施例35

43

1 a t m % のモリブデンを添加した大きさ 1 0 m m × 1 0 m m × 0 . 5 m m のコパルトを水素炉中で温度 9 0 0 ℃、圧力 1 気圧で 3 0 分間熱処理した。これを基板として実施例 1 に示したマイクロ波プラ

- 39 -

ラズマCVD法により、水素ーメタン混合ガスを用い、基板温度 B B O C、メタンガス濃度 O . 5 %、管内圧力 4 O Torr、全ガス流量 1. O O m l / min の条件下で 1. O 時間合成を行なったところ、基板各結晶子上にダイヤモンド単結晶膜を得た。実施例 3.9

1 atm%のけい素を添加した大きさ10mm×1 0 mm×0.5 mmのコパルトを水素炉中で温度90 0 ℃、圧力1気圧で30分間熱処理した。これを 接板として実施例1に示したマイクロ波プラズマ C V D 法により、水素ーメタン混合ガスを用い、 接板温度880℃、メタンガス濃度0.5%、管 内圧力40Torr、全ガス流量100me/minの 条件下で10時間合成を行なったところ、接板各 結晶子上にダイヤモンド単結晶膜を得た。

<u> 実施例40</u>

1 a t m % のほう素を添加した大きさ 1 0 m m × 1 0 m m × 0 . 5 m m の コ バルトを水素炉中で温度 9 0 0 ℃、圧力 1 気圧で 3 0 分間 熱処理 した。これを 基板として実施例 1 に示したマイクロ 波プラズマ

- 41 -

ズマCVD法により、水素ーメタン混合ガスを用い、基板温度880℃、メタンガス濃度0.5%、 竹内圧力40Torr、全ガス流量100ml/min の条件下で10時間合成を行なったところ、基板 各結晶子上にダイヤモンド単結晶膜を得た。

1 atm%のタンタルを添加した大きさ1 Omm× 1 Omm× 0.5 mmのコバルトを水素炉中で温度 9 0 0 ℃、圧力1 気圧で3 0 分間熱処理した。これを基板として実施例1 に示したマイクロ波プラズマC V D 法により、水素ーメタン混合ガスを用い、基板温度 8 8 0 ℃、メタンガス濃度 0.5 %、管内圧力 4 0 Torr、全ガス流量 1 0 0 m 8 / minの条件下で1 0 時間合成を行なったところ、基板各結晶子上にダイヤモンド単結晶膜を得た。

実施例38

<u>実施例37</u>

latm%のタングステンを添加した大きさ10 mm×10mm×0、5mmのコバルトを水築炉中で温 度900℃、圧力1気圧で30分間熱処理した。 これを基板として実施例1に示したマイクロ波ブ

- 10 -

<u> 実施例41</u>

1 atm%のチタンを添加した大きさ10mm×10mm×0.5mmのニッケル40-コバルト40- 鋼20合金(atm)比を水素炉中で温度900℃、圧力1気圧で30分間熱処理した。これを基板として実施例1に示したマイクロ波プラズマCVD法により、水素-メタン混合ガスを用い、基板温度880℃、メタンガス濃度0.5%、管内圧力40Torr、全ガス流量100ml/minの条件下で10時間合成を行なったところ、基板各結晶子上にダイヤモンド単結晶膜を得た。

(発明の効果)

以上詳述したように、本発明によれば、化学気相法において基板として特定の材質のものを利用するので、基板上にダイヤモンド単結品膜を成膜

でき、しかも経済的である。

4. 図面の簡単な説明

図面はいずれも本発明の実施態様を示すものであり、第1回はマイクロ波によって誘発したプラスマを用いる方法の概要図、第2回は加熱したフィラメントを用いる方法の概要図、第3回は概義の概要図、第4回は燃焼炎を用いる方法の概要図である。
1 …マイクロ波発振機、2 … 遵波である。
1 … マイクロ波発振機、2 … 違波である。
2 … 基板、5 … ガス供給装置、6 … 排気を元ないがステンフィラメント、10 … 高周波誘導コイル、11 … 格却水、12 … バーナー、13 … 燃焼炎。

- 43 -







